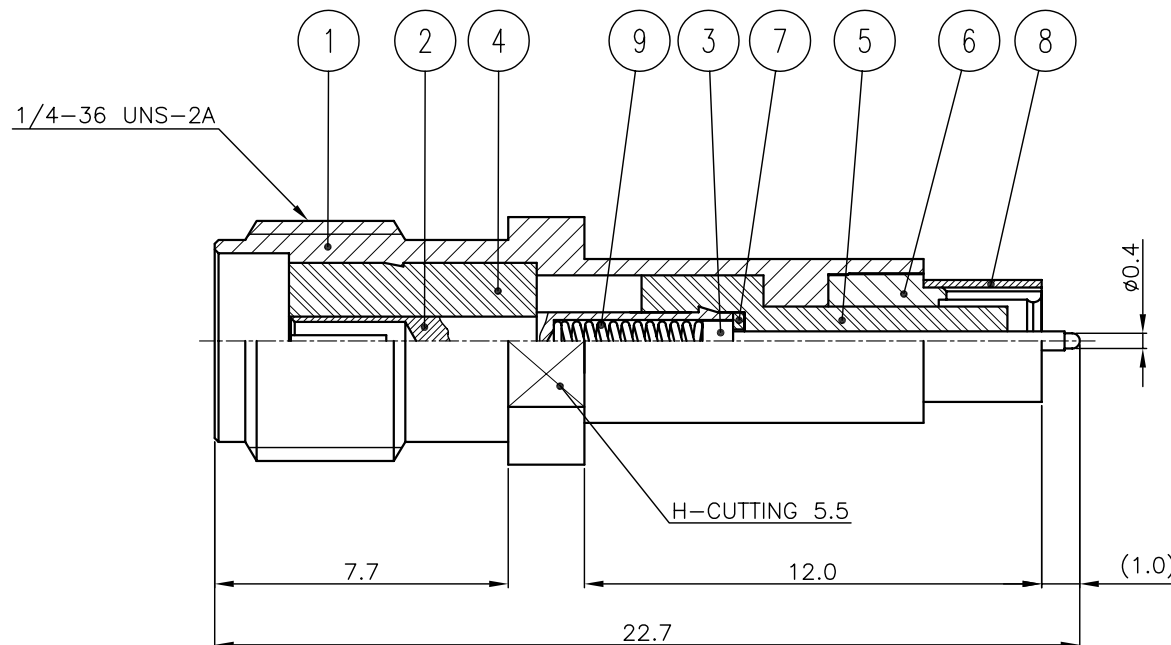


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	I.C.KIM	Y.H.CHOI	2010.12.17.



ELECTRICAL SPEC.

1. Impedance : 50 Ω (Nominal)
2. Frequency Range : DC ~ 2.5 GHz
3. Return Loss : -20dB (MAX)
4. Insertion Loss : -0.4dB (MIN)

9	SPRING	1	SUS304	부동태 처리	DSR01083-5/1
8	COVER	1	MBsBD	Nickel Plate	DCV00032-5/2
7	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00149-5/1
6	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DJA00151-5/1
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01591-N/2
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00151-N/1
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT02380-5/1
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00220-5/1
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DAD00162-5/3
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

* 조립 주기

1. ① BODY 와 ⑥ JACK을 억지끼움 한다.
2. ② PIN에 ⑨ SPRING (4mm)을 넣고 ③ PIN을 밀어넣는다.
3. 2번까지 조립된 부품에 ⑦ INSERT와 ⑤ 절연체를 조립한다.
4. 3번까지 조립된 부품을 ① BODY와 조립한다.
5. 4번까지 조립된 BODY를 ⑧ CAP과 억지끼움 한다.

※ 2. 번 조립 과정시 주의 - ③ PIN이 ② PIN과 ⑤ 절연체 조립시 중간에 끼이지 않도록 주의 할 것.

TOLERANCE	Decimal	DATE 2010. 12. 17.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	Angle	APPROVED BY	Y.H.CHOI					
	±1°	CHECKED BY						
MATERIAL	_____	DRAWN BY	I.C.KIM		TITLE SMA50 (J) SWD (P) ST ADAPTOR			
FINISH	_____	SCALE 5/1	UNIT mm					
					A4	DWG NO.	AD00412-7/5	
						REVISION	I R	SHEET 1 of 1